

センサ・グローバル出荷状況調査

様式4 センサ形状別 集計結果(2023年)

センサ形状別		光度センサ		温度センサ		圧力センサ		慣性力センサ		位置センサ		磁界センサ		音超音波センサ		化学センサ		その他センサ		合計	
			前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比		前年比
センサデバイス(単体センサ)	数量																				
	金額																				
うち、MEMSセンサ	数量																				
	金額																				
センサモジュール・センサユニット	数量																				
	金額																				
うち、MEMSモジュール	数量																				
	金額																				
センシングシステム・センサ装置 (センサネットワークシステム)	数量																				
	金額																				
総出荷	数量																				
	金額																				

単位：金額=千円、数量=個、前年比%

◆注

×印は非表示とし、「総出荷」及び「合計」は非表示も含む。

※単位未満四捨五入により、内訳と合計が一致しない場合がある。

※前年比は参加会社の連続性が無い為、参考値。

本データの取扱について（ご注意）

【開示や公表の制限】

本資料とこれに含まれる情報は、本資料の購入者だけに提供しているものです。それ以外への開示や公表は行わないようにご注意ください。

但し、本資料の購入者へは、出典を明記すれば、グラフ加工データの社外利用を許可します。
(営利目的・商用利用は不可。)

【禁無断転載】

本資料の内容の一部または全部を無断で複写複製することは、法律で認められた場合を除き、著作権及び出版者の権利の侵害となります。

※転載許可については、下記の問合せ窓口宛にご連絡ください。

<https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/form/form.cgi>